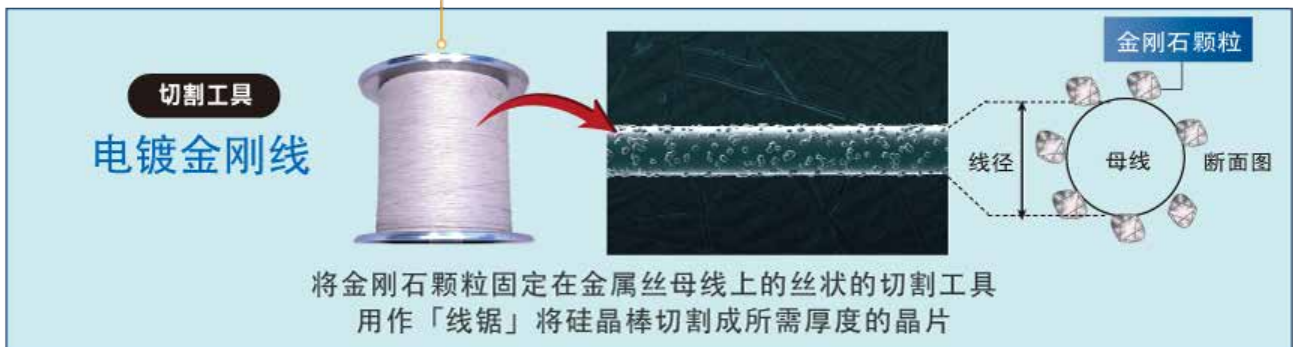
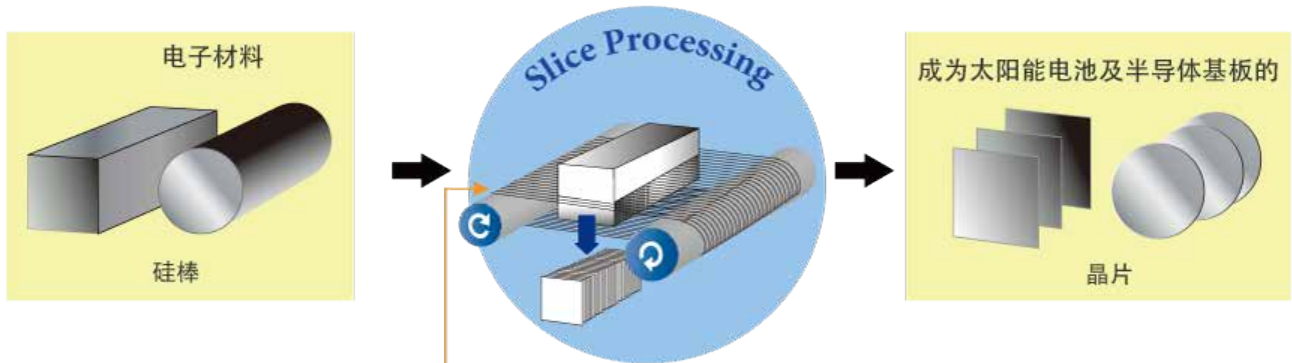


结晶体切割用的电镀金刚线



何谓电镀金刚线

利用电镀金刚线把硅晶棒（块状物）切割成片状晶片



介绍客户所需的DW产品系列

| 线径 (μm) | 颗粒大小 (μm) | 颗粒硬度及形状 | 颗粒密度及电镀层厚度 |
|---------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 180 | 30-40 | 提案给客户适合 加工材料, 加工条件等的 产品规格 | 提案给客户符合 加工条件的 产品规格 |
| 160 | | | |
| 120 | 15-25 | | |
| 110 | 10-20 | | |
| 100 | 8-16 | | |
| 90 | 6-12 | | |
| 80 | 5-10 | | |
| 70 | + | | |
| 65 | 【任意选定】 可对应客户所需的 颗粒大小 | | |
| 60 | | | |
| 55 | | | |
| 50 | | | |
| 45 | | | |
| 40 | | | |